Характеристики диодных структур на основе фуллерена на полимерных и стеклянных подложках

© В.В. Травкин $^{\P+}$, Г.Л. Пахомов $^{+*}$, М.Н. Дроздов $^{+*}$, С.А. Королев $^{+}$, А.И. Машин * , А.А. Логунов *

- ⁺ Институт физики микроструктур Российской академии наук, 603950 Нижний Новгород, Россия
- * Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 603950 Нижний Новгород, Россия

(Получена 23 мая 2014 г. Принята к печати 15 июня 2014 г.)

В сандвич-структурах $Al/C_{60}/ITO/$ подложка исследовано строение верхнего интерфейса Al/C_{60} (Al — термически осажденный слой алюминия, C_{60} — термически осажденный слой фуллерена, ITO — двойной оксид индия—олова, подложка — лавсан или стекло) методом времяпролетной вторично-ионной масс-спектрометрии (ToF-SIMS) с анализом по глубине. Исследование стимулировано обнаруженными особенностями фотовольтаического эффекта в фуллеренсодержащих сандвич-структурах на стеклянных и полимерных подложках. Установлено, что химический состав верхнего интерфейса Al/C_{60} на разных подложках неодинаков. Это приводит к различиям в параметрах фотопреобразования для более сложных тонкопленочных структур с молекулярным гетеропереходом.

1. Введение

Недавно [1] нами была обнаружена деградация диодных характеристик сандвич-структур Al/C₆₀/ITO при переходе от стеклянных подложек к лавсановым (РЕТ). При этом, при введении ультратонкого интерфейсного слоя Alq3 (трис-[8-гидрокси-хинолинато]алюминий) между термически осажденными на подложку слоями А1 и С₆₀ изменялся знак фотовольтаического эффекта [1]. Таким образом, возник интерес к физико-химическим процессам, происходящим в молекулярных и металлических слоях при их последовательном осаждении на различные подложки, покрытые слоем прозрачного оксида индия-олова (ITO). Такой интерес связан в том числе с попытками получить достаточно эффективные фотовольтаические ячейки на основе низкомолекулярных полупроводников (organic photovoltaic cell, OPVC) на гибких носителях [2]. В отличие от OPVC на стеклянных основаниях [3,4] эта задача пока не решена. Цель данной работы — определение факторов, влияющих на фотоэлектрические параметры структур при смене подложки.

2. Эксперимент

Материалы и методы получения структур, условия фотоэлектрических измерений описаны в [1,2], для двух серий структур — на стеклянных и лавсановых подложках — они были абсолютно идентичны. Для измерений методом времяпролетной вторично-ионной масс-спектрометрии (ToF-SIMS) были изготовлены тестовые структуры $Al/C_{60}/ITO/подложка$, в которых толщина слоев алюминия и фуллерена составляла 70-80 нм [1]. Методики и аппаратура, а также особенности послойного анализа методом ToF-SIMS много-компонентных тонкопленочных молекулярных структур

подробно рассмотрены ранее [5,6]. Измерения проводились на установке ToF-SIMS5 фирмы IONTOF GmbH при начальном вакууме лучше, чем $5 \cdot 10^{-8}$ Па, для структур Al/C₆₀/ITO/подложка после длительного обезгаживания в загрузочной камере (остаточное давление $< 5 \cdot 10^{-5}$ Па). В зондирующем пучке использовались ионы Bi_3^+ с энергией 25 кэВ, при токе пучка $\sim 1\,\mathrm{nA}$ и длительности импульса 1 нс. С разрешением по массам $M/\Delta M > 10\,000$ регистрировались отрицательные вторичные ионы в диапазоне $1-1100\,\mathrm{a.e.m.}$ при послойном распылении структур с помощью ионов цезия с энергией $1\,\mathrm{kyB}$ [5,6].

Поверхность подложек (ITO/стекло, ITO/лавсан) и последовательно осажденных на них молекулярных и металлических слоев, а также форма и глубина кратеров распыления ToF-SIMS изучались методами интерферометрии белого света (бесконтактный профилометр TalySurf CCI2000) и атомно-силовой микроскопии в полуконтактной моде (Протон-МИЭТ ССМ-2000), которые дополняли друг друга для разных полей обзора. Так, например, установлено, что средняя квадратичная шероховатость поверхности металла для структур Al/C₆₀/ITO/PET значительно выше из-за неровности исхолных лавсановых пластин.

3. Результаты и обсуждение

Был проанализирован большой массив исходных данных, полученных при послойном ToF-SIMS-анализе структур (Raw Data). На основании индивидуальных масс-спектров определены ионы (кластеры, молекулярные фрагменты и пр.), характерные для каждого компонента структуры. На рис. 1 показаны ToF-SIMS-профили выхода некоторых характеристичных ионов начиная от поверхности структуры, т. е. слоя Al, и до середины слоя фуллерена. Распыление всегда проводилось вплоть до появления ионов, характерных для материала объемной

[¶] E-mail: trav@ipmras.ru

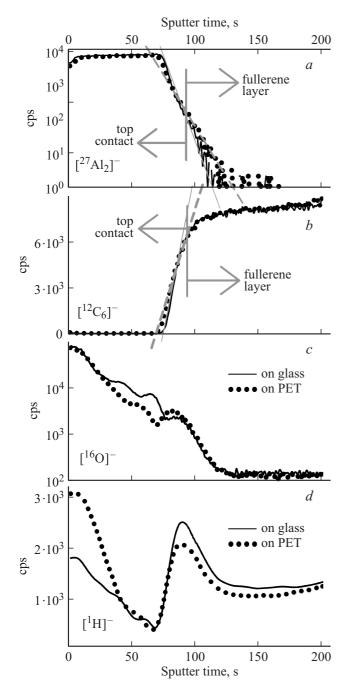


Рис. 1. ToF-SIMS профили для некоторых характеристических отрицательных вторичных ионов в области верхнего интерфейса AI/C_{60} .

подложки, однако профили в области нижнего интерфейса C_{60} /ITO менее информативны и здесь не приводятся. Положение слоев алюминия и фуллерена обозначено стрелками на рис. 1, a, b. Как хорошо видно из профилей вторичных алюминиевых, $[Al_2]^-$, и углеродных, $[C_6]^-$, отрицательных ионов, граница между верхним контактом и молекулярным слоем в структурах на РЕТ-подложках более размыта (по углу наклона прямых в области перехода [3]) — рис. 1, a, b. Это объясняется большей

шероховатостью поверхности нижележащего слоя ITO на лавсане, которая определялась по данным интерферометрии и атомно-силовой микроскопии (см. выше).

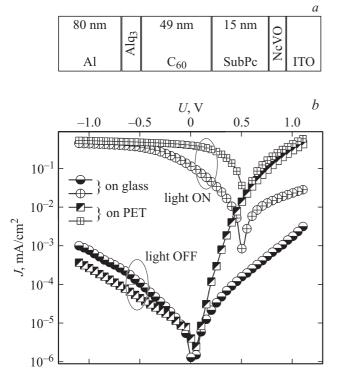
Для структур на стекле в верхнем металлическом электроде, причем во внутренних его слоях, приближенных к границе с фуллереном, обнаружено большее содержание кислорода, чем в структурах на лавсане рис. 1, c. Как следствие, выход других характерных кластерных ионов, таких как AlO-, AlOH-, также увеличивается. Это, очевидно, связано с диффузией кислородсодержащих соединений из объемной подложки (стекла), так как все остальные компоненты, условия получения и измерений для двух сравниваемых типов структур были строго одинаковы. Диффузия сквозная, поэтому содержание кислородсодержащих соединений в самом слое фуллерена незначительно. Для РЕТ-подложек выход ионов кислорода несколько увеличивается на границе Al/C₆₀ (см. рис. 1, c) (чувствительность метода ToF-SIMS при послойном анализе по элементарным ионам находятся на уровне десятых долей ppm).

Несколько различается и примесный состав верхнего металлического электрода: например, в области верхнего интерфейса для структур на РЕТ-подложке обнаружено большее содержание галогеноатомов и водорода (рис. 1, d). Таким образом, данные, полученные методом ToF-SIMS, указывают на то, что материал подложки, лавсан или стекло, может служить источником различного рода примесей, которые мигрируют через оксидный слой (ITO), далее через молекулярный слой (C₆₀) и взаимодействуют с материалом верхнего электрода (A1). Ранее считалось, что слой фуллерена может предотвратить диффузию допантов (в частности йода) к верхнему электроду [4]. К сожалению, точно определить химическую природу мигрирующих через слой фуллерена примесей на основании данных ToF-SIMS затруднительно. Можно предположить, что в случае лавсановой подложки они содержат карбоксильную или гидроксильную группы (рис. 1, d). По-видимому, различия в строении примесных групп объясняют их различную проникающую способность в слой верхнего электрода.

Неоднородности химического состава в свою очередь приводят к различиям в фотоэлектрических характеристиках как простых сандвич-структур типа $Al/C_{60}/ITO$ [1], так и, вследствие проницаемости молекулярных слоев сложных, многослойных структур, используемых в фотовольтаике [2,3]. Как известно, незамещенный фуллерен C_{60} является наиболее плотным полупроводниковым слоем в структурах, получаемых методом термического испарения в вакууме [4], и если он не останавливает диффузию, то и вся структура, где толщины индивидуальных слоев гораздо меньше тех, что использовались для ToF-SIMS, будет проницаема (подтверждено дополнительными измерениями).

По методике, предложенной ранее [2], были изготовлены прототипы OPVC с планарным гетеропереходом SubPc/ C_{60} (SubPc — субфталоцианин хлорида бора, молекулярный полупроводник p-типа проводимости с

интенсивным оптическим поглощением в видимом диапазоне [2]) и буферными слоями на стеклянных и лавсановых подложках. Строение OPVC (без подложки) схематически изображено на рис. 2, a. В качестве нижнего буферного слоя использовался нафталоцианин ванадила NcVO, а в качестве верхнего барьерного слоя — Alq3, толщины слоев указаны на рис. 2, a. Вольтамперные характеристики J(U), измеренные в темноте и при воздействии белым светом, при комнатной температуре, в инертной атмосфере (аргон), сравниваются



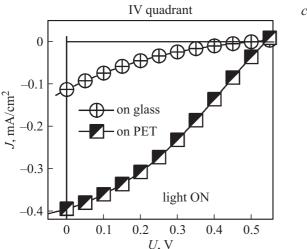


Рис. 2. a — схематическое изображение многослойной OPVC; b — BAX полученных прототипов OPVC на стекле и лавсане, в темноте и при освещении при комнатной температуре; c — IV квадрант BAX при освещении в линейных координатах.

Некоторые параметры фотопреобразования прототипов многослойных OPVC (см. схему на рис. 2,a) при плотности мощности освещении $20\,\mathrm{mBt/cm}^2$.

Подложка	Параметр				
	J_{sc} , mA/cm ²	$U_{oc}, \ { m B}$	R_p , кОм/см ²	R_s , кОм/см ²	FF, %
Стекло РЕТ	0.11 0.39	0.51 0.54	2.3 3.9	14.6 1.1	17 33

Примечание. FF — фактор заполнения ВАХ.

на рис. 2, b. На рис. 2, c отдельно показан IV квадрант вольт-амперных характеристик (BAX) при освещении в линейных координатах, а некоторые параметры фотопреобразования, рассчитанные по стандартным уравнениям, приведены в таблице.

Увеличенная шероховатость подложек ІТО/РЕТ и, следовательно, более развитый верхний интерфейс приводят как к увеличению эффективной площади гетероперехода в OPVC [3], так и, возможно, к перераспределению светового потока. В результате увеличивается ток короткого замыкания J_{sc} — см. таблицу и рис. 2, c. Так как образующая гетеропереход пара "донор/акцептор" одна и та же (различается только материал подложки), то изменения э.д.с. холостого хода U_{oc} невелики [4]. В то же время из-за окисления верхнего электрода в OPVC на стекле последовательное сопротивление R_s выше почти на порядок (сопротивление шунта R_p несколько меньше). В итоге диодные характеристики образцов на ITO/PET улучшаются (см. рис. 2, b), а в IV квадранте ВАХ при освещении отсутствует kink-эффект, характерный для OPVC на стекле (рис. 2, c). Без полученных нами данных ToF-SIMS это было бы неожиданным результатом, поскольку считается, что эффективность OPVC на полимерных подложках ниже, чем OPVC на стекле.

4. Заключение

Таким образом, показано, что химический состав верхнего интерфейса в тонкопленочных молекулярных структурах на основе фуллерена зависит от материала подложки под слоем нижнего электрода (ITO). Это приводит к изменению диодных характеристик [1] и объясняется миграцией примесей из подложки, приводящей в случае подложек ITO/стекло к частичному окислению верхнего алюминиевого электрода. Применение гибких лавсановых подложек при изготовлении прототипов OPVC может улучшить их основные параметры фотопреобразования.

В работе использовано оборудование ЦКП "Физика и технологии микро- и наноструктур" ИФМ РАН. Финансовая поддержка получена от РФФИ (грант № 12-02-01106-а) и в рамках программы № 8 президиума РАН.

Список литературы

- V.V. Travkin, G.L. Pakhomov, E.E. Terukova. Mol. Cryst. Liquid Cryst., 589, 154 (2014).
- [2] Г.Л. Пахомов, В.В. Травкин, А.Н. Тропанова, А.И. Машин, А.А. Логунов. Рос. нанотехнол., 9, 69 (2014).
- [3] N. Sai, R. Gearba, A. Dolocan, J.R. Tritsch, W.-L. Chan, J.R. Chelikowsky, K. Leung, X. Zhu. J. Phys. Chem. Lett., 3, 2173 (2012).
- [4] Sh. Mizuta, M. Iyota, S. Tanaka, I. Hiromitsu. Thin Sol. Films, 520, 5761 (2012).
- [5] G.L. Pakhomov, M.N. Drozdov, V.V. Travkin. Appl. Surf. Sci., 256, 1946 (2010).
- [6] М.Н. Дроздов, Ю.Н. Дроздов, Г.Л. Пахомов, В.В. Травкин, П.А. Юнин, В.Ф. Разумов. Письма ЖТФ, **39**, 45 (2013).

Редактор Л.В. Шаронова

Characteristics of fullerene-based diode structures on polymer and glass substrates

V.V. Travkin+, G.L. Pakhomov+*, M.N. Drozdov+*, S.A. Korolev+, A.I. Mashin*, A.A. Logunov*

⁺ Institute for Physics of Microstructures,
 Russian Academy of Sciences,
 603950 Nizhny Novgorod, Russia
 * Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod,
 603950 Nizhny Novgorod, Russia

Abstract Chemical structure of top interface in the $Al/C_{60}/ITO/substrate$ sandwich structures (here Al is a thermally deposited top aluminum layer, C_{60} is a fullerene photoconductor, ITO is a double indium—tin oxide and substrate is polyethylene terephthalate or glass) was studied using time-of-flight secondary ion mass spectrometry (ToF-SIMS) with depth profiling. This study is stimulated by recently found features of photovoltaic effect in fullerene-based structures on glass and polymer substrates. It is shown that chemical composition of the top interface Al/C_{60} depends on the substrate material. This leads to differences in output photovoltaic parameters in rather sophisticated thin-film structures incorporating a molecular heterojunction.